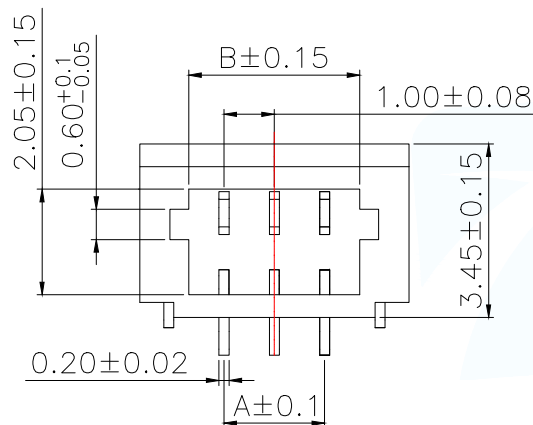
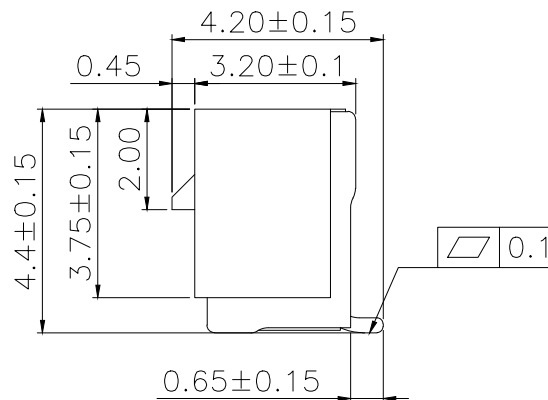
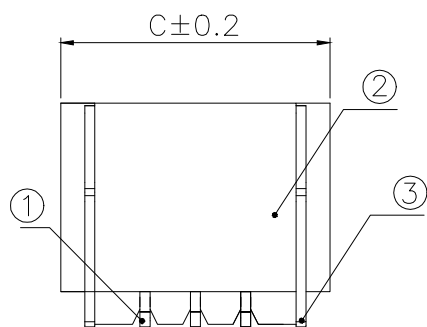


技术要求

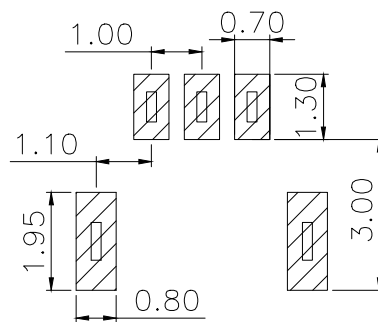
1:外观要求

- 1—1.插针表面光洁、无损伤、锈蚀等缺陷。
1—2.基座表面无脏污、飞边、排气不良等缺陷。

2:电气性能:

- 2—1.额定电流:1.0A
2—2.额定电压:50V
2—3.耐电压:500V
2—4.接触电阻:≤20mΩ
2—5.绝缘电阻:≥100mΩ

3:工作温度:—25℃~+85℃



P.C.B Layout

Part No	Pin	A	B	C
WAFER-SHB1.0-2PLB	2	1.00	2.60	4.40
WAFER-SHB1.0-3PLB	3	2.00	3.60	5.40
WAFER-SHB1.0-4PLB	4	3.00	4.60	6.40
WAFER-SHB1.0-5PLB	5	4.00	5.60	7.40
WAFER-SHB1.0-6PLB	6	5.00	6.60	8.40
WAFER-SHB1.0-7PLB	7	6.00	7.60	9.40
WAFER-SHB1.0-8PLB	8	7.00	8.60	10.40
WAFER-SHB1.0-9PLB	9	8.00	9.60	11.40
WAFER-SHB1.0-10PLB	10	9.00	10.60	12.40
WAFER-SHB1.0-11PLB	11	10.00	11.60	13.40
WAFER-SHB1.0-12PLB	12	11.00	12.60	14.40
WAFER-SHB1.0-13PLB	13	12.00	13.60	15.40
WAFER-SHB1.0-14PLB	14	13.00	14.60	16.40
WAFER-SHB1.0-15PLB	15	14.00	15.60	17.40
WAFER-SHB1.0-16PLB	16	15.00	16.60	18.40

序号	材料名称	数量	材质	镀涂
1	立贴针	N	磷铜	高温亮锡
2	塑件	1	LCP	/
3	焊片	2	磷铜	高温亮锡

MANUFACTURE DWG

东莞市讯普电子科技有限公司
DongGuan XunPu Electronics Co.,LtdUNLESS OTHERWISE
SPECIFIED TOLERANCES

TITLE:

SH1.0—立贴—带扣

DECIMALS:

ANGLES:

3<:±0.1

>3<10:±0.15

>10<20:±0.2

PAR

WAFER-SHB1.0-NPLB

DWN

Lucas

CHKD

Ethan

APVD

Jacob

SCALE:1:1

UNIT:MM

SIZE:A4

SHEET:1F1

REV:A